

經濟部產業發展署

前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
對縣市政府、民間團體及個人
補(捐)助經費彙總表

中華民國112年度第3季

前瞻基礎建設計畫第4期特別預算對縣市政府、民間團體及個人補(捐)助經費彙總表
112年度截至第3季止(112.01.01~112.09.30)

單位:新台幣元

項次	補(捐)助機關	受補(捐)助對象所歸屬之直轄市或縣(市)	受補(捐)助對象	補(捐)助事項或用途	核准日期	補(捐)助金額 (含累積金額)	備註
1	經濟部 產業發展署	新北市	新北市政府	瑞芳第二產業園區	110.12.27	-	
2	經濟部 產業發展署	新北市	新北市政府	新店區寶高智慧產業園區(一、二期)計畫案	110.12.27	5,715,900	
3	經濟部 產業發展署	桃園市	桃園市政府	桃園科技工業園區及大潭濱海特定工業區AIOT決策室整合系統建置案計畫	112.03.02	1,091,898	
4	經濟部 產業發展署	桃園市	桃園市政府	桃園區大誠路側溝改建及興邦路淹水改善工程	112.03.03	1,883,883	
5	經濟部 產業發展署	桃園市	桃園市政府	中壢工業區公共設施改善工程計畫	112.03.04	24,828,051	
6	經濟部 產業發展署	宜蘭縣	宜蘭縣政府	宜蘭一結工業區可行性規劃計畫	110.12.27	3,475,348	
7	經濟部 產業發展署	宜蘭縣	宜蘭縣政府	宜蘭縣一結工業區自來水設施新建計畫	110.12.27	13,528,889	
8	經濟部 產業發展署	澎湖縣	澎湖縣政府	澎湖縣海洋科技產業園區計畫	110.02.25	6,615,000	
9	經濟部 產業發展署	苗栗縣	苗栗縣政府	苗栗縣竹南工業區聯外道路品質及周邊人行環境改善工程	110.12.16	1,711,912	
10	經濟部 產業發展署	臺中市	臺中市政府	臺中市精密機械科技創新園區水資源智慧化整體計畫	110.12.21	-	
11	經濟部 產業發展署	臺中市	臺中市政府	臺中市清水海風產業園區申請設置計畫	112.03.01	-	
12	經濟部 產業發展署	臺中市	臺中市政府	臺中市潭子聚興產業園區計畫南側道路(潭興路1段258巷)拓寬工程	112.03.01	29,398,352	
13	經濟部 產業發展署	臺中市	臺中市政府	臺中市精密機械科技創新園區三期申請設置計畫	112.03.01	3,120,000	
14	經濟部 產業發展署	臺中市	臺中市政府	台中市神岡豐洲科技工業園區二期聯外道路工程(堤南路拓寬及銜接月眉西側南向聯絡道引道)	112.03.01	21,068,530	
15	經濟部 產業發展署	彰化縣	彰化縣政府	彰濱離岸風電運維基地計畫	110.12.16	188,537,556	
16	經濟部 產業發展署	雲林縣	雲林縣政府	雲林離島式基礎工業區台西產業園區計畫(海洋科技智慧園區計畫)	110.07.16	6,112,800	
17	經濟部 產業發展署	雲林縣	雲林縣政府	斗六工業區工業路排水改善工程	110.12.27	11,986,502	
18	經濟部 產業發展署	嘉義縣	嘉義縣政府	嘉義縣馬稠後產業園區縣道167道路拓寬工程	110.12.29	74,711,110	
19	經濟部 產業發展署	嘉義縣	嘉義縣政府	嘉義縣民雄無人機與航太產業園區計畫	110.12.29	4,757,400	
20	經濟部 產業發展署	臺南市	臺南市政府	臺南市沙崙健康園區計畫(含前期整體規劃)	110.12.20	15,571,800	
21	經濟部 產業發展署	臺南市	臺南市政府	柳營科技工業區公共設施改善計畫(污水廠設備汰舊換新/智慧路燈建置)	111.03.28	1,810,607	

前瞻基礎建設計畫第4期特別預算對縣市政府、民間團體及個人補(捐)助經費彙總表
112年度截至第3季止(112.01.01~112.09.30)

單位:新台幣元

項次	補(捐)助機關	受補(捐)助對象所歸屬之直轄市或縣(市)	受補(捐)助對象	補(捐)助事項或用途	核准日期	補(捐)助金額 (含累積金額)	備註
22	經濟部 產業發展署	臺南市	臺南市政府	新市產業園區南側主要聯絡道路工程	111.07.29	68,046,000	
23	經濟部 產業發展署	高雄市	高雄市政府	新園工業用地分期分區開發計畫第2期(公共設施整體規劃-聯外道路工程)	110.02.25	49,102,200	
24	經濟部 產業發展署	高雄市	高雄市政府	仁武產業園區計畫	111.11.25	271,418,904	
25	經濟部 產業發展署	高雄市	高雄市政府	高雄市岡山本洲廢水廠放流水氮氮減量及功能改善計畫	111.12.13	50,360,382	
26	經濟部 產業發展署	高雄市	高雄市政府	和發產業園區和發消防分隊新建計畫	112.02.10	19,591,898	
27	經濟部 產業發展署	台北市	桓基科技股份有限公司	經濟部產業人才能力鑑定(iPAS)-企業數位人才實作培育補助計畫	112.04.24	345,173	
28	經濟部 產業發展署	台北市	力福實業股份有限公司	經濟部產業人才能力鑑定(iPAS)-企業數位人才實作培育補助計畫	112.04.24	1,333,095	
29	經濟部 產業發展署	新北市	全球傳動科技股份有限公司	經濟部產業人才能力鑑定(iPAS)-企業數位人才實作培育補助計畫	112.04.24	1,144,358	
30	經濟部 產業發展署	新竹縣	啓基科技股份有限公司	經濟部產業人才能力鑑定(iPAS)-企業數位人才實作培育補助計畫	112.04.24	1,384,752	
31	經濟部 產業發展署	彰化縣	健椿工業股份有限公司	經濟部產業人才能力鑑定(iPAS)-企業數位人才實作培育補助計畫	112.04.24	765,196	
32	經濟部 產業發展署	台中市	昕達光電股份有限公司	經濟部產業人才能力鑑定(iPAS)-企業數位人才實作培育補助計畫	112.04.24	1,358,701	
33	經濟部 產業發展署	台北市	台灣軟電股份有限公司	經濟部產業人才能力鑑定(iPAS)-企業數位人才實作培育補助計畫	112.04.24	2,511,534	
34	經濟部 產業發展署	台中市	采威國際資訊股份有限公司	經濟部產業人才能力鑑定(iPAS)-企業數位人才實作培育補助計畫	112.04.24	1,206,776	
35	經濟部 產業發展署	桃園市	格敦企業股份有限公司	經濟部產業人才能力鑑定(iPAS)-企業數位人才實作培育補助計畫	112.04.24	570,680	
36	經濟部 產業發展署	高雄市	燐聯鋼鐵股份有限公司	經濟部產業人才能力鑑定(iPAS)-企業數位人才實作培育補助計畫	112.04.24	1,779,607	
37	經濟部 產業發展署	新北市	掌宇股份有限公司	經濟部產業人才能力鑑定(iPAS)-企業數位人才實作培育補助計畫	112.04.24	761,309	
38	經濟部 產業發展署	台中市	上銀科技股份有限公司	經濟部產業人才能力鑑定(iPAS)-企業數位人才實作培育補助計畫	112.04.24	3,000,000	
39	經濟部 產業發展署	台北市	博睿科技股份有限公司	經濟部產業人才能力鑑定(iPAS)-企業數位人才實作培育補助計畫	112.04.24	1,215,036	
40	經濟部 產業發展署	台中市	巨鵬科技股份有限公司	經濟部產業人才能力鑑定(iPAS)-企業數位人才實作培育補助計畫	112.04.24	552,153	
41	經濟部 產業發展署	桃園市	宇宙製造股份有限公司	經濟部產業人才能力鑑定(iPAS)-企業數位人才實作培育補助計畫	112.04.24	533,632	

前瞻基礎建設計畫第4期特別預算對縣市政府、民間團體及個人補(捐)助經費彙總表
112年度截至第3季止(112.01.01~112.09.30)

單位:新台幣元

項次	補(捐)助機關	受補(捐)助對象所歸屬之直轄市或縣(市)	受補(捐)助對象	補(捐)助事項或用途	核准日期	補(捐)助金額 (含累積金額)	備註
42	經濟部產業發展署	高雄市	明鴻工業股份有限公司	經濟部產業人才能力鑑定(iPAS)-企業數位人才實作培育補助計畫	112.04.24	579,060	
43	經濟部產業發展署	臺中市	玫揚精密工業股份有限公司	經濟部產業人才能力鑑定(iPAS)-企業數位人才實作培育補助計畫	112.04.24	3,213,720	
44	經濟部產業發展署	台北市	巨量移動科技有限公司	經濟部產業人才能力鑑定(iPAS)-企業數位人才實作培育補助計畫	112.04.24	1,705,500	
45	經濟部產業發展署	桃園市	極趣科技股份有限公司	經濟部產業人才能力鑑定(iPAS)-企業數位人才實作培育補助計畫	112.04.24	1,214,960	
46	經濟部產業發展署	苗栗縣	睿智創新科技股份有限公司	經濟部產業人才能力鑑定(iPAS)-企業數位人才實作培育補助計畫	112.05.05	920,160	
47	經濟部產業發展署	桃園市	博晟科技股份有限公司	經濟部產業人才能力鑑定(iPAS)-企業數位人才實作培育補助計畫	112.05.17	1,365,268	
48	經濟部產業發展署	台北市	台灣經濟新報文化事業股份有限公司	經濟部產業人才能力鑑定(iPAS)-企業數位人才實作培育補助計畫	112.06.15	1,822,330	
49	經濟部產業發展署	新竹市	隆達電子股份有限公司	以綠色製造開發之無空間色差超廣色域微型發光二極體封裝	111.04.06	4,000,000	
50	經濟部產業發展署	台南市	東佑達自動化科技股份有限公司	i-sensor於先進Micro-LED AI 3D檢測設備開發計畫	111.07.28	2,160,000	
51	經濟部產業發展署	台南市	和全豐光電股份有限公司	i-sensor於先進Micro-LED AI 3D檢測設備開發計畫	111.07.28	1,840,000	
52	經濟部產業發展署	桃園市	光感動股份有限公司	高信賴性車用顯示面板之白光miniLED 背光源開發計畫	111.10.13	1,300,000	
53	經濟部產業發展署	新竹市	元太科技工業股份有限公司	應用於物聯網彩色識別裝置之低功耗顯示電子紙解決方案開發	111.11.10	1,860,000	
54	經濟部產業發展署	新竹縣	銳視光電股份有限公司	通用航空器駕駛艙顯示器研發計畫	112.07.21	4,000,000	
55	經濟部產業發展署	台北市	啟雲科技股份有限公司	組合式智能3D裸視互動機創新研發計畫	112.07.21	9,000,000	
56	經濟部產業發展署	桃園市	文偉股份有限公司	透明LED顯示與數位雙生於機場融合應用實證	112.07.21	1,500,000	
57	經濟部產業發展署	苗栗縣	英特盛科技股份有限公司	透明LED顯示與數位雙生於機場融合應用實證	112.07.21	1,500,000	
58	經濟部產業發展署	新北市	方略電子股份有限公司	大型可撓顯示百貨商場導客加值計畫	112.07.21	9,340,000	
59	經濟部產業發展署	苗栗縣	群創光電股份有限公司	裸視3D智慧診療平台開發計畫	112.07.21	8,000,000	
60	經濟部產業發展署	苗栗縣	群創光電股份有限公司	智慧超市AIOT顯示器整合方案開發計畫	112.07.21	10,500,000	
61	經濟部產業發展署	新北市	亞旭電腦股份有限公司	多元智慧顯示於育樂及交通生態系統之創新應用	112.07.21	4,500,000	
62	經濟部產業發展署	新竹縣	達運精密工業股份有限公司	亞灣先進顯示示範區計畫	112.07.21	4,500,000	
63	經濟部產業發展署	新竹縣	元豐新科技股份有限公司	亞灣先進顯示示範區計畫	112.07.21	3,500,000	

前瞻基礎建設計畫第4期特別預算對縣市政府、民間團體及個人補(捐)助經費彙總表
112年度截至第3季止(112.01.01~112.09.30)

單位:新台幣元

項次	補(捐)助機關	受補(捐)助對象所歸屬之直轄市或縣(市)	受補(捐)助對象	補(捐)助事項或用途	核准日期	補(捐)助金額 (含累積金額)	備註
64	經濟部 產業發展署	台北市	悠勢科技股份有限公司	顯示科技智慧加值停車商務應用服務計畫	112.07.21	5,000,000	
65	經濟部 產業發展署	台北市	聚陽實業股份有限公司	5G沉浸式流行時尚產業智慧商業創新3D體驗技術研發計畫	112.07.21	5,000,000	
66	經濟部 產業發展署	新竹市	達擎股份有限公司	數位牙科比色系統開發與驗證	112.07.21	2,500,000	
67	經濟部 產業發展署	桃園市	華德動能科技股份有限公司	智控化電動大巴整合開發計畫	110.02.19	100,000	
68	經濟部 產業發展署	屏東縣	成運汽車製造股份有限公司	國產中置動力系統城際電巴整車開發計畫	110.08.18	6,308,000	
69	經濟部 產業發展署	台北市	大同股份有限公司	330kW城際電巴國產化動力系統開發計畫	110.11.12	1,655,000	
70	經濟部 產業發展署	桃園市	朋程科技股份有限公司	330kW城際電巴國產化動力系統開發計畫	110.11.12	1,050,000	
71	經濟部 產業發展署	新北市	輝創電子股份有限公司	超廣角中短距毫米波雷達系統開發與電巴應用計畫	110.11.12	1,500,000	
72	經濟部 產業發展署	高雄市	中鋼碳素化學股份有限公司	電動巴士用電池所需之快充型高倍率負極材料開發驗證計畫	111.07.28	3,000,000	
73	經濟部 產業發展署	桃園市	太平洋電線電纜股份有限公司	百瓩高功率密度電機之平角漆包線開發計畫	111.09.13	1,500,000	
74	經濟部 產業發展署	台北市	和碩聯合科技股份有限公司	電動巴士智慧座艙系統開發	111.09.13	4,500,000	
75	經濟部 產業發展署	新北市	公信電子股份有限公司	智慧大巴開放電裝系統開發計畫	111.11.10	7,000,000	
76	經濟部 產業發展署	桃園市	創奕能源科技股份有限公司	電動中型智慧巴士國產化開發計畫	111.11.10	6,305,000	
77	經濟部 產業發展署	新北市	艾姆勒科技股份有限公司	下世代電動巴士高電壓高功率鋁合金水冷散熱器產品開發計畫	111.11.10	4,940,000	
78	經濟部 產業發展署	桃園市	永源金屬科技股份有限公司	電動巴士廢磷酸鋰鐵電池活性粉體回收碳酸鋰之創新綠色製程開發計畫	111.12.02	3,623,000	
79	經濟部 產業發展署	桃園市	永源化工原料股份有限公司	電動巴士廢磷酸鋰鐵電池活性粉體回收碳酸鋰之創新綠色製程開發計畫	111.12.02	1,877,000	
80	經濟部 產業發展署	台南市	成信實業股份有限公司	電動巴士三元鋰電池回收金屬提煉開發計畫	111.12.02	2,280,000	
81	經濟部 產業發展署	台中市	優車智能股份有限公司	電動巴士ADAS主動安全系統整合(SAE Level12+)與關鍵模組開發計畫	111.12.02	8,606,000	
82	經濟部 產業發展署	台南市	奇美車電股份有限公司	電動巴士ADAS主動安全系統整合(SAE Level12+)與關鍵模組開發計畫	111.12.02	5,394,000	
83	經濟部 產業發展署	新北市	鴻海精密工業股份有限公司	國產化電動巴士用LFP方罐電芯技術開發與電池包測試計畫	111.12.02	27,000,000	
84	經濟部 產業發展署	彰化縣	正新橡膠工業股份有限公司	高強度低滾阻技術應用於電動巴士輪胎開發計畫	111.12.02	2,000,000	

前瞻基礎建設計畫第4期特別預算對縣市政府、民間團體及個人補(捐)助經費彙總表
112年度截至第3季止(112.01.01~112.09.30)

單位:新台幣元

項次	補(捐)助機關	受補(捐)助對象所歸屬之直轄市或縣(市)	受補(捐)助對象	補(捐)助事項或用途	核准日期	補(捐)助金額 (含累積金額)	備註
85	經濟部 產業發展署	桃園市	和緯車輛技術股份有限公司	電動小型巴士自主研發設計量產開發計畫	111.12.08	7,333,000	
86	經濟部 產業發展署	桃園市	六和機械股份有限公司	電動小型巴士自主研發設計量產開發計畫	111.12.08	6,267,000	
87	經濟部 產業發展署	新竹市	昇陽電池股份有限公司	電動小型巴士自主研發設計量產開發計畫	111.12.08	3,867,000	
88	經濟部 產業發展署	台北市	捷能動力科技股份有限公司	電動小型巴士自主研發設計量產開發計畫	111.12.08	2,533,000	
89	經濟部 產業發展署	新北市	格斯科技股份有限公司	國產高功率鈦酸鋰電池組應用於電動巴士開發計畫	111.12.08	15,000,000	
90	經濟部 產業發展署	桃園市	友威科技股份有限公司	面板級扇出型封裝載板金屬化種子層薄膜濺鍍設備	110.10.28	2,500,000	
91	經濟部 產業發展署	台中市	高鋒工業股份有限公司	立式鍛造鋁輪圈智慧化加工系統暨關鍵模組開發製程優化計畫	110.11.08	1,725,000	
92	經濟部 產業發展署	台中市	律豐工業股份有限公司	立式鍛造鋁輪圈智慧化加工系統暨關鍵模組開發製程優化計畫	110.11.08	558,000	
93	經濟部 產業發展署	台中市	連將有限公司	立式鍛造鋁輪圈智慧化加工系統暨關鍵模組開發製程優化計畫	110.11.08	717,000	
94	經濟部 產業發展署	台中市	奕達精機股份有限公司	全數位化智能車銑複合加工中心機開發計畫	110.11.08	3,421,000	
95	經濟部 產業發展署	台中市	吉良科技有限公司	全數位化智能車銑複合加工中心機開發計畫	110.11.08	249,000	
96	經濟部 產業發展署	台中市	寶嘉誠工業股份有限公司	全數位化智能車銑複合加工中心機開發計畫	110.11.08	230,000	
97	經濟部 產業發展署	嘉義縣	發得科技工業股份有限公司	高承載搪孔機與數位平台開發	110.11.08	6,462,000	
98	經濟部 產業發展署	台北市	吉輔企業有限公司	高承載搪孔機與數位平台開發	110.11.08	538,000	
99	經濟部 產業發展署	台中市	永詮機器工業股份有限公司	高值智慧重型動柱臥式多軸車銑複合切削中心機模組化開發計畫	110.11.08	2,680,000	
100	經濟部 產業發展署	桃園市	台灣瀧澤科技股份有限公司	車銑複合機智慧系統升級計畫	110.11.08	524,000	
101	經濟部 產業發展署	台中市	上銀科技股份有限公司	車銑複合機智慧系統升級計畫	110.11.08	496,000	
102	經濟部 產業發展署	台中市	哈伯精密股份有限公司	車銑複合機智慧系統升級計畫	110.11.08	204,000	
103	經濟部 產業發展署	台中市	台中精機廠股份有限公司	立式五軸機智慧化產線建置與數位平台開發	110.11.08	13,728,000	
104	經濟部 產業發展署	台中市	歐權科技股份有限公司	立式五軸機智慧化產線建置與數位平台開發	110.11.08	1,183,000	
105	經濟部 產業發展署	台中市	臻賞工業股份有限公司	立式五軸機智慧化產線建置與數位平台開發	110.11.08	444,000	

前瞻基礎建設計畫第4期特別預算對縣市政府、民間團體及個人補(捐)助經費彙總表
112年度截至第3季止(112.01.01~112.09.30)

單位:新台幣元

項次	補(捐)助機關	受補(捐)助對象所歸屬之直轄市或縣(市)	受補(捐)助對象	補(捐)助事項或用途	核准日期	補(捐)助金額 (含累積金額)	備註
106	經濟部 產業發展署	台中市	達佛羅股份有限公司	數位智能五軸工具機導入半導體及航太產業供應鏈數位化管理計畫	110.11.08	5,158,000	
107	經濟部 產業發展署	台中市	台灣引興股份有限公司	數位智能五軸工具機導入半導體及航太產業供應鏈數位化管理計畫	110.11.08	651,000	
108	經濟部 產業發展署	台中市	律豐工業股份有限公司	數位智能五軸工具機導入半導體及航太產業供應鏈數位化管理計畫	110.11.08	680,000	
109	經濟部 產業發展署	台中市	永進機械工業股份有限公司	數位智能五軸工具機導入半導體及航太產業供應鏈數位化管理計畫	110.11.08	5,303,000	
110	經濟部 產業發展署	南投縣	甲聖工業股份有限公司	數位智能五軸工具機導入半導體及航太產業供應鏈數位化管理計畫	110.11.08	366,000	
111	經濟部 產業發展署	台中市	隆升精密工業股份有限公司	數位智能五軸工具機導入半導體及航太產業供應鏈數位化管理計畫	110.11.08	242,000	
112	經濟部 產業發展署	台中市	凱柏精密機械股份有限公司	導入數位管理系統開發品質長效智慧車銑複合機	110.11.08	2,123,000	
113	經濟部 產業發展署	台北市	吉輔企業有限公司	導入數位管理系統開發品質長效智慧車銑複合機	110.11.08	116,000	
114	經濟部 產業發展署	台中市	德川機械股份有限公司	導入數位管理系統開發品質長效智慧車銑複合機	110.11.08	1,737,000	
115	經濟部 產業發展署	高雄市	榮田精機股份有限公司	新世代風電智慧複合機計畫	111.08.08	3,900,000	
116	經濟部 產業發展署	台中市	哈伯精密股份有限公司	智慧節能高精度恆溫工業冷卻系統升級計畫	111.08.08	6,100,000	
117	經濟部 產業發展署	南投縣	喬崴進科技股份有限公司	立臥五軸加工中心機之模組化開發暨品質長效計畫	111.08.24	21,090,000	
118	經濟部 產業發展署	台北市	吉輔企業有限公司	立臥五軸加工中心機之模組化開發暨品質長效計畫	111.08.24	4,893,000	
119	經濟部 產業發展署	台中市	寶嘉誠股份有限公司	立臥五軸加工中心機之模組化開發暨品質長效計畫	111.08.24	6,473,000	
120	經濟部 產業發展署	桃園市	台灣瀧澤科技股份有限公司	半導體產業鏈之車銑複合機數位升級計畫	111.08.24	11,775,000	
121	經濟部 產業發展署	台中市	鈞達精密股份有限公司	半導體產業鏈之車銑複合機數位升級計畫	111.08.24	1,573,000	
122	經濟部 產業發展署	台中市	豪力輝工業股份有限公司	半導體產業鏈之車銑複合機數位升級計畫	111.08.24	1,652,000	
123	經濟部 產業發展署	高雄市	東台精機股份有限公司	臥式五軸工具機多元開發技術暨管理平台建置	111.08.24	21,251,000	
124	經濟部 產業發展署	台中市	歐權科技股份有限公司	臥式五軸工具機多元開發技術暨管理平台建置	111.08.24	2,884,000	
125	經濟部 產業發展署	台中市	特品國際股份有限公司	臥式五軸工具機多元開發技術暨管理平台建置	111.08.24	1,746,000	

前瞻基礎建設計畫第4期特別預算對縣市政府、民間團體及個人補(捐)助經費彙總表
112年度截至第3季止(112.01.01~112.09.30)

單位:新台幣元

項次	補(捐)助機關	受補(捐)助對象所歸屬之直轄市或縣(市)	受補(捐)助對象	補(捐)助事項或用途	核准日期	補(捐)助金額 (含累積金額)	備註
126	經濟部 產業發展署	台中市	慶鴻機電工業股份有限公司	高精度線切割機暨智慧產線開發	111.08.24	12,451,000	
127	經濟部 產業發展署	台中市	舜鵬科技股份有限公司	高精度線切割機暨智慧產線開發	111.08.24	2,796,000	
128	經濟部 產業發展署	台中市	裕祥精機工業股份有限公司	高精度線切割機暨智慧產線開發	111.08.24	753,000	
129	經濟部 產業發展署	台中市	高鋒工業股份有限公司	智能高速臥式五軸加工機與製程品質數位優化升級計畫	111.08.24	12,074,000	
130	經濟部 產業發展署	台中市	德山精密股份有限公司	智能高速臥式五軸加工機與製程品質數位優化升級計畫	111.08.24	3,040,000	
131	經濟部 產業發展署	台中市	德川機械股份有限公司	智能高速臥式五軸加工機與製程品質數位優化升級計畫	111.08.24	2,886,000	
132	經濟部 產業發展署	台中市	衆程科技股份有限公司	數位化立式超音波磨床開發計畫	111.08.24	3,615,000	
133	經濟部 產業發展署	台中市	旭泰精密機械股份有限公司	數位化立式超音波磨床開發計畫	111.08.24	1,095,000	
134	經濟部 產業發展署	台中市	秀鴻電子工業有限公司	數位化立式超音波磨床開發計畫	111.08.24	290,000	
135	經濟部 產業發展署	台中市	合濟工業股份有限公司	金屬鋸床切削異常AI辨識暨數控IIoT資訊串整計畫	112.03.06	10,000,000	
136	經濟部 產業發展署	台中市	上研機電股份有限公司	金屬加工用機邊輔助生產單元開發計畫	112.03.06	4,000,000	
137	經濟部 產業發展署	台中市	高明精機工業股份有限公司	多面門型加工機與數位管理系統建構計畫	112.09.05	1,500,000	
138	經濟部 產業發展署	彰化縣	福裕事業股份有限公司	高精度平面磨床數位產線與管理平台建置	112.09.05	9,000,000	
139	經濟部 產業發展署	南投縣	台勵福股份有限公司	智慧高效雷射切割設備暨數位管理平台開發計畫	112.09.05	9,000,000	
140	經濟部 產業發展署	台中市	晶禧科技股份有限公司	應用於醫工產業加工模組化敏捷設計之立式五軸加工機研發計畫	112.09.05	12,000,000	
141	經濟部 產業發展署	新竹縣	漢辰科技股份有限公司	3奈米低能量半導體晶圓離子佈植設備開發	110.10.08	5,000,000	
142	經濟部 產業發展署	桃園市	大量科技股份有限公司	半導體CMP PAD量測監控設備計畫	110.10.08	1,000,000	
143	經濟部 產業發展署	苗栗縣	力鼎精密股份有限公司	異質整合晶片之PI膜淺孔狹窄空間金屬種子增厚並降低接點阻抗	110.10.08	6,600,000	
144	經濟部 產業發展署	新北市	均華精密工業股份有限公司	先進封裝高精度固晶製程設備	110.10.08	6,000,000	
145	經濟部 產業發展署	台中市	凌嘉科技股份有限公司	半導體系統級封裝Conformal Shielding PVD鍍膜設備計畫	110.10.08	5,300,000	
146	經濟部 產業發展署	新竹市	弘塑科技股份有限公司	SoIC濕式銅導線製程設備開發	110.10.08	4,000,000	

前瞻基礎建設計畫第4期特別預算對縣市政府、民間團體及個人補(捐)助經費彙總表
112年度截至第3季止(112.01.01~112.09.30)

單位:新台幣元

項次	補(捐)助機關	受補(捐)助對象所歸屬之直轄市或縣(市)	受補(捐)助對象	補(捐)助事項或用途	核准日期	補(捐)助金額 (含累積金額)	備註
147	經濟部 產業發展署	新竹縣	億力鑫系統科技股份有限公司	Fan-out 12吋晶圓全自動塗佈顯影設備開發計畫	110.10.08	1,550,000	
148	經濟部 產業發展署	新竹縣	思衛科技股份有限公司	多通道高精度多功能之探針卡測試平台整機驗證計畫	110.10.08	2,050,000	
149	經濟部 產業發展署	高雄市	公準精密工業股份有限公司	多維度次微米級三次元量測系統開發	111.09.13	2,000,000	
150	經濟部 產業發展署	桃園市	科嶠工業股份有限公司	半導體先進封裝Panel FOUF無塵清潔設備	111.11.10	1,500,000	
151	經濟部 產業發展署	新竹縣	均豪精密工業股份有限公司	半導體異質整合封裝多維度自動光學檢查設備	111.12.02	1,000,000	
152	經濟部 產業發展署	桃園市	亞智科技股份有限公司	半導體面板級封裝之垂直電鍍設備系統開發計畫	112.03.06	12,000,000	
153	經濟部 產業發展署	台南市	東捷科技股份有限公司	G4.5 Dual Head Micro LED	112.07.28	30,000,000	
154	經濟部 產業發展署	新竹縣	天虹科技股份有限公司	先進奈米原子層沈積設備之整機開發與驗證計畫	112.07.28	13,000,000	
155	經濟部 產業發展署	桃園市	川寶科技股份有限公司	高階載板微影曝光設備開發計畫	112.07.28	20,000,000	
156	經濟部 產業發展署	新竹縣	政美應用股份有限公司	Panel-Level大面積RDL 2D+3D檢測設備計畫	112.07.28	15,000,000	
157	經濟部 產業發展署	新竹市	弘塑科技股份有限公司	Si Via 濕式蝕刻製程設備開發	112.07.28	18,000,000	
158	經濟部 產業發展署	桃園市	大量科技股份有限公司	半導體3DIC晶圓堆疊邊緣形貌上量測設備	112.07.28	15,000,000	
159	經濟部 產業發展署	新竹縣	辛耘企業股份有限公司	高階異質整合封裝單晶圓清洗設備開發	112.07.28	30,000,000	
160	經濟部 產業發展署	新竹縣	均豪精密工業股份有限公司	先進封裝智慧平坦化研磨設備	112.07.28	8,000,000	
161	經濟部 產業發展署	台中市	志聖工業股份有限公司	SoIC晶圓級封裝金屬熱壓接合製程關鍵設備開發	112.07.28	15,000,000	
162	經濟部 產業發展署	桃園市	新應材股份有限公司	1~5nm光阻用聚合物及配方開發計畫	112.05.25	40,000,000	
163	經濟部 產業發展署	台北市	長春人造樹脂廠股份有限公司	IC載板用高解析正型乾膜光阻開發計畫	112.05.25	13,000,000	
164	經濟部 產業發展署	新竹縣	歐利得材料科技股份有限公司	1~5nm光阻用光酸樹脂開發計畫	112.05.25	8,000,000	
165	經濟部 產業發展署	台南市	宇川精密材料科技股份有限公司	半導體級原子層沉積前驅物DIS開發計畫	112.05.25	9,000,000	
166	經濟部 產業發展署	高雄市	長興材料工業股份有限公司	晶圓級液態封裝與切割製程材料開發	112.05.25	20,000,000	
167	經濟部 產業發展署	台北市	南亞塑膠工業股份有限公司	高速運算載板材料技術計畫	112.05.25	16,000,000	

前瞻基礎建設計畫第4期特別預算對縣市政府、民間團體及個人補(捐)助經費彙總表
112年度截至第3季止(112.01.01~112.09.30)

單位:新台幣元

項次	補(捐)助機關	受補(捐)助對象所歸屬之直轄市或縣(市)	受補(捐)助對象	補(捐)助事項或用途	核准日期	補(捐)助金額 (含累積金額)	備註
168	經濟部 產業發展署	台北市	崇越科技股份有限公司	載板內嵌式電路耦合電容材料開發計畫	112.05.25	9,498,000	
169	經濟部 產業發展署	台北市	群越材料股份有限公司	載板內嵌式電路耦合電容材料開發計畫	112.05.25	3,851,000	
170	經濟部 產業發展署	高雄市	三芳化學工業股份有限公司	Micro/Mini LED巨量轉移base film製程技術開發計畫	112.05.25	7,000,000	
	合計					1,665,586,922	

- 註: 1. 依中央政府各機關對民間團體及個人補(捐)助預算執行應注意事項第7點規定辦理。
2. 「核准日期」及「補(捐)助金額(含累積金額)」係指補(捐)助案件之核定日期及核定金額。
3. 若主管機關彙總本機關及所屬對民間團體及個人補(捐)助經費執行情形, 則本表以00主管表達; 反之, 則以00機關列示。
4. 本表請以可搜尋之檔案格式(如excel、pdf或開放文件格式)按季公開至機關官方網站。